



上海先進半導體製造股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)
(股票代號: 03355)



目錄

	頁數
獨立核數師審閱報告	2
中期全面收益表	4
中期財務狀況表	5
中期權益變動表	6
中期簡明現金流量表	7
中期簡明財務報表附註	8
管理層討論及分析	18
購買、出售或贖回本公司的上市證券	26
董事、監事和最高行政人員的權益及淡倉	26
主要股東的權益及淡倉	27
購股權計劃	28
企業管治	28

獨立核數師審閱報告



致上海先進半導體製造股份有限公司董事會
(於中華人民共和國境內註冊之股份有限公司)

介紹

本核數師已審閱了後附的上海先進半導體製造股份有限公司(「貴公司」)載於第4至第17頁之中期簡明財務報表,包括2011年6月30日之中期財務狀況表,截至該日止6個月的中期全面收益表、中期權益變動表和中期簡明現金流量表,以及若干解釋附註。香港聯合交易所有限公司上市規則要求公司在編製中期財務報表時需要遵循由國際會計準則理事會頒佈之國際會計準則第34號《中期財務報告》及與此相關之條款。貴公司董事負責按照國際會計準則第34號編製中期簡明財務報表。本核數師之責任乃根據審閱工作之結果,對該等中期簡明財務報表出具審閱結論。本核數師僅根據約定之條款向閣下報告,除此之外,本核數師報告不可用作其它用途。我們不會就本報告的內容,對任何其它人士負上或承擔任何責任。

審閱範圍

本核數師依照由香港會計師公會頒佈之香港審閱業務準則第2410號《由實體獨立核數師執行之中期財務信息審閱業務》進行審閱。針對中期簡明財務報表進行的審閱工作包括詢問,主要包括貴公司的財務負責人,以及執行分析性復核及其它審閱程序。審閱工作範圍遠較根據香港核數準則執行的審核工作為小,因此不能提供審核工作中對重大事項的同等的保證水平。基於此,本核數師不發表審核意見。

結論

基於本核數師之審閱，沒有注意到任何使本核數師相信貴公司後附的中期簡明財務報表沒有在所有重大方面按照國際會計準則第34號要求編製的事件。

在並無提出保留意見下，謹請注意截至2010年、2011年6月30日止各3個月的未經審核的全面收益表以及相關附註是為管理用途而呈現。我們並未對該財務信息進行審核或審閱，故此我們不能對其發表任何意見。

安永會計師事務所
註冊會計師
國際金融中心2期18樓
中環金融街8號
香港
2011年8月17日

中期全面收益表

截至2011年6月30日止6個月

	附註	截至2011年		截至2010年	
		6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數) 人民幣千元	截至2011年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數) 人民幣千元	截至2010年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
營業額	5	262,384	459,966	245,764	431,912
銷售成本		(212,025)	(390,551)	(186,872)	(343,535)
毛利		50,359	69,415	58,892	88,377
其他收入及收益	6	4,727	7,272	2,659	3,708
銷售及市場推廣開支		(1,320)	(2,292)	(861)	(2,525)
行政開支		(16,171)	(31,456)	(10,871)	(25,813)
研發成本		(7,964)	(22,205)	(3,978)	(14,405)
其它費用	6	(2,384)	(4,391)	(1,409)	(1,649)
融資成本	7	(903)	(2,012)	(1,759)	(3,772)
稅前利潤	7	26,344	14,331	42,673	43,921
所得稅	8	—	—	—	—
本期利潤		26,344	14,331	42,673	43,921
本期其他全面收入		—	—	—	—
本公司普通股股東應佔 本期全面收入		26,344	14,331	42,673	43,921
本公司普通股股東 每股盈利					
— 基本	10	1.72分	0.93分	2.78分	2.86分

相關股息信息請參見中期簡明財務報表附註9。

中期財務狀況表

2011年6月30日

	附註	2011年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2010年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	345,489	337,681
在建工程		33,918	26,161
土地租賃預付款		32,389	32,774
無形資產		8,426	6,968
非流動資產總值		420,222	403,584
流動資產			
存貨		157,357	161,832
應收賬款及應收票據	12	82,255	72,931
預付款項、按金及其它應收款項		14,018	25,393
應收關聯公司款項		26,833	31,201
現金及現金等價物		377,884	403,377
流動資產總值		658,347	694,734
資產總值		1,078,569	1,098,318
流動負債			
應付賬款	13	155,488	157,265
應計負債及其它應付款項		39,970	46,899
應付關聯公司款項		4,021	4,795
政府補助		5,124	4,772
計息銀行借款	14	90,602	116,227
流動負債總值		295,205	329,958
流動資產淨值		363,142	364,776
總資產減流動負債		783,364	768,360
非流動負債			
政府補助		14,709	14,036
資產淨值		768,655	754,324
本公司股東應佔權益			
股本		1,534,227	1,534,227
儲備		(765,572)	(779,903)
權益總額		768,655	754,324

本中期簡明財務報表第4頁至第17頁經已批准及由以下董事會代表簽字：

陳建明
董事

謝志峰
董事

中期權益變動表

截至2011年6月30日止6個月

	截至2011年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	截至2010年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
股本		
普通股每股面值人民幣1.00元		
期初及期末餘額	<u>1,534,227</u>	<u>1,534,227</u>
資本公積		
期初及期末餘額	<u>205,363</u>	<u>205,363</u>
法定盈餘公積		
期初及期末餘額	<u>19,353</u>	<u>19,353</u>
累計虧損		
期初餘額	<u>(1,004,619)</u>	<u>(1,124,317)</u>
本期全面收益	<u>14,331</u>	<u>43,921</u>
期末餘額	<u>(990,288)</u>	<u>(1,080,396)</u>
儲備	<u>(765,572)</u>	<u>(855,680)</u>
本公司股東應佔權益總額	<u><u>768,655</u></u>	<u><u>678,547</u></u>

中期簡明現金流量表

截至2011年6月30日止6個月

	截至2011年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	截至2010年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
經營活動之現金流入淨額	78,228	67,097
投資活動之現金流出淨額	(74,344)	(10,238)
融資活動之現金流出淨額	(25,625)	(10,373)
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(21,741)	46,486
現金及現金等價物之期初餘額	403,377	317,996
匯率變動對現金及現金等价物的影響	(3,752)	—
現金及現金等價物之期末餘額	377,884	364,482
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行存款	101,287	123,184
三個月內到期的未抵押定期存款	276,597	241,298
中期財務狀況表及中期簡明現金流量表列報 之現金及現金等價物	377,884	364,482

中期簡明財務報表附註

2011年6月30日

1. 公司資料

上海先進半導體製造股份有限公司(以下簡稱「本公司」)為按照中國《外商投資企業法》於1988年10月4日在中國人民共和國(「中國」)成立之外商投資企業，經營期限30年，從1988年10月4日至2019年10月3日。

於2004年3月2日，本公司重新註冊為外商投資股份有限公司，經營期限改為不定期。於2006年4月7日，本公司的H股在香港聯合交易所有限公司成功上市。

本公司的註冊所在地及主要經營地位於中國上海虹漕路385號(郵編200233)。

本公司主要從事5寸、6寸和8寸晶圓的生產製造和銷售。

2. 呈報基準

本公司截至2011年6月30日止6個月中期簡明財務報表乃根據國際會計準則理事會頒佈之國際會計準則第34號《中期財務報告》編製。

本中期簡明財務報表不包括所有需要在年度財務報告中列示的信息及披露內容，並須與本公司於2011年3月9日發佈的截至2010年12月31日止年度的經審核財務報告(「2010年度財務報告」)一併進行閱讀。

3. 重大會計政策

除如下所列採納2011年1月1日新發佈之國際財務報告準則及詮釋外，本公司在編製本中期簡明財務報表所採納的會計政策與本公司2010年度財務報告所採納者一致：

對於本中期簡明財務報表，本公司已初次採納了下列新訂或經修訂的國際財務報告準則。

國際會計準則第24號(經修訂)	關聯方交易
國際會計準則第32號(經修訂)	金融工具—列報
國際財務報告詮釋委員會詮釋 第14號(經修訂)	最低資金要求的預付款
國際財務報告詮釋委員會第19號	以權益工具解除金融負債
國際財務報告準則的改進 (2010年5月發佈)*	對於數條國際財務報告準則的改進

* 2010年國際財務報告準則的改進包括了對於國際財務報告準則第3、7號，國際會計準則第1、27、34號，以及國際財務報告詮釋委員會詮釋第13號的修訂。

採納這些新訂及經修訂的國際財務報告準則對本中期簡明財務報表並無重大影響，會計政策亦無重大改變。

中期簡明財務報表附註 (續)

2011年6月30日

4. 分部資料

本公司之營業額及溢利主要來自晶圓銷售。本公司僅有一個報告經營分部。

本公司主要資產位於中國上海，因此，並未對本公司資產地理位置提供分部資料。

本公司營業額乃按客戶所在地進行地理分區。基於客戶所在地之營業額地區分部資料列示如下：

	截至2011年		截至2010年	
	6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數) 人民幣千元	截至2011年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數) 人民幣千元	截至2010年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
美國	135,966	240,146	136,124	228,531
歐洲	63,636	116,032	69,206	134,026
亞洲	62,782	103,788	40,434	69,355
	262,384	459,966	245,764	431,912

主要客戶資訊

本公司的收入中約人民幣264,853,000元(2010年6月30日：人民幣281,630,000元)來自於3家客戶(2010年6月30日：4家)，來自於這些客戶單家的銷售收入超過本公司截至2011年6月30日止6個月期間總收入的10%。來自於某一客戶的銷售收入中包含了來自於與該客戶受同一控制的集團公司的銷售收入。

5. 營業額

營業額，系本公司的收入，即年內所售商品發票淨值(扣除退貨、貿易折扣)以及提供服務的價值。

收入的具體分析如下：

	截至2011年		截至2010年	
	6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數) 人民幣千元	截至2011年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數) 人民幣千元	截至2010年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
貨物銷售	262,379	459,925	245,651	431,627
其它	5	41	113	285
	262,384	459,966	245,764	431,912

中期簡明財務報表附註 (續)

2011年6月30日

6. 其它收入及收益和其它費用

	截至2011年 6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數) 人民幣千元	截至2011年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	截至2010年 6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數) 人民幣千元	截至2010年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
其它收入及收益				
補貼收入	2,065	2,490	195	590
利息收入	1,492	2,859	664	1,095
廢料收入	934	1,375	1,215	1,438
其他	236	548	585	585
	<u>4,727</u>	<u>7,272</u>	<u>2,659</u>	<u>3,708</u>
其它費用				
洩露事故的損失	—	—	—	(261)
淨匯兌損失	(2,384)	(4,391)	(1,409)	(1,388)
	<u>(2,384)</u>	<u>(4,391)</u>	<u>(1,409)</u>	<u>(1,649)</u>

7. 稅前利潤

稅前利潤已扣除/(貸計)下列各項：

	截至2011年 6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數) 人民幣千元	截至2011年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	截至2010年 6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數) 人民幣千元	截至2010年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
存貨銷售成本	212,025	390,551	186,872	343,535
折舊	27,529	56,718	34,840	70,689
銀行貸款利息	903	2,012	1,759	3,772
員工福利費用：				
— 退休福利	4,006	7,437	3,307	6,716
— 住房福利	1,049	2,136	1,074	2,214
— 工資及其他員工成本	37,612	73,351	32,809	64,564
	<u>42,667</u>	<u>82,924</u>	<u>37,190</u>	<u>73,494</u>
壞帳準備轉回	(24)	(39)	(6,581)	(6,634)
存貨跌價準備(轉回)/計提	(3,518)	448	(741)	(453)
處置物業、廠房及設備損失	—	—	238	238
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>238</u>	<u>238</u>

中期簡明財務報表附註 (續)

2011年6月30日

8. 所得稅

由於本公司截至2010年及2011年6月30日止3個月及6個月並無在香港獲得任何應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出準備。

於2008年1月1日開始施行的《中華人民共和國企業所得稅法》(「新企業所得稅法」)，法定公司稅率統一為25%。由於本公司被評為「高新技術企業」，因此自2008年1月1日至2010年12月31日，本公司享受15%的稅率。

所得稅淨額主要構成如下：

	截至2011年 6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數) 人民幣千元	截至2011年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	截至2010年 6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數) 人民幣千元	截至2010年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
本期就溢利所作出之所得稅準備	—	—	—	—
遞延稅項	—	—	—	—
所得稅	—	—	—	—

9. 股息

董事會建議不派發截至2011年6月30日止6個月中期股息(2010年6月30日：無)。

10. 本公司普通股股東每股盈利

每股基本盈利乃按本公司普通股股東應佔本期利潤除以於相應期間內加權平均發行在外之股數計算。

	截至2011年 6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數)	截至2011年 6月30日止 6個月 (未審數)	截至2010年 6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數)	截至2010年 6月30日止 6個月 (未審數)
普通股股東應佔利潤 (人民幣千元)	26,344	14,331	42,673	43,921
加權平均普通股股本 (千股)	1,534,227	1,534,227	1,534,227	1,534,227

因無潛在攤薄普通股之事項存在，故於截至2010年及2011年6月30日止3個月及6個月每股基本盈利未作調整。

中期簡明財務報表附註 (續)

2011年6月30日

11. 物業、廠房及設備

	房屋 (未審數) 人民幣千元	機器設備 (未審數) 人民幣千元	辦公設備 (未審數) 人民幣千元	運輸設備 (未審數) 人民幣千元	合計 (未審數) 人民幣千元
成本值：					
於2011年1月1日	156,435	3,679,354	74,165	3,328	3,913,282
增加	—	1,785	8	—	1,793
在建工程轉入	7,146	53,979	1,608	—	62,733
處置	—	(5,653)	(4)	—	(5,657)
於2011年6月30日	163,581	3,729,465	75,777	3,328	3,972,151
累計折舊：					
於2011年1月1日	49,466	2,660,451	67,702	3,196	2,780,815
期間撥備	2,672	51,393	2,595	58	56,718
處置	—	(5,653)	(4)	—	(5,657)
於2011年6月30日	52,138	2,706,191	70,293	3,254	2,831,876
減值準備：					
於期初及期末	—	794,786	—	—	794,786
賬面淨值：					
於2011年6月30日	111,443	228,488	5,484	74	345,489

於2011年6月30日，本公司尚未從相關中國政府機構辦妥產權證書的房屋及建築物賬面價值為人民幣19,502,000元(2010年12月31日：人民幣19,696,000元)。本公司在沒有獲取產權證書以前，無權將該房屋進行分配或抵押。本公司相信其有權合法及有效地佔有和使用上述建築物。因此，上述事項沒有對本公司於2011年6月30日的財務狀況產生任何重大影響。

中期簡明財務報表附註 (續)

2011年6月30日

11. 物業、廠房及設備(續)

	房屋 (已審數) 人民幣千元	機器設備 (已審數) 人民幣千元	辦公設備 (已審數) 人民幣千元	運輸設備 (已審數) 人民幣千元	合計 (已審數) 人民幣千元
成本值：					
於2010年1月1日	156,297	3,661,400	73,094	3,328	3,894,119
增加	—	21,239	381	—	21,620
在建工程轉入	138	12,672	879	—	13,689
處置	—	(15,957)	(189)	—	(16,146)
於2010年12月31日	156,435	3,679,354	74,165	3,328	3,913,282
累計折舊：					
於2010年1月1日	44,255	2,551,645	60,871	3,066	2,659,837
年內撥備	5,211	121,541	7,020	130	133,902
處置	—	(12,735)	(189)	—	(12,924)
於2010年12月31日	49,466	2,660,451	67,702	3,196	2,780,815
減值準備：					
於2010年1月1日	—	797,771	—	—	797,771
處置	—	(2,985)	—	—	(2,985)
於2010年12月31日	—	794,786	—	—	794,786
賬面淨值：					
於2010年12月31日	106,969	224,117	6,463	132	337,681

中期簡明財務報表附註 (續)

2011年6月30日

12. 應收賬款及應收票據

	2011年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2010年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
應收賬款	72,032	62,821
應收票據	10,741	10,667
	82,773	73,488
應收賬款減值準備	(518)	(557)
	82,255	72,931

本公司提供給客戶的信用期限一般為30天到60天。

於結算日，基於發票日扣除減值準備後的應收賬款及應收票據賬齡分析如下：

	2011年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2010年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
按賬齡分類之餘額		
30天內	69,832	46,547
31天至90天	11,992	21,934
91天至180天	269	4,322
181天至365天	81	46
超過365天	81	82
	82,255	72,931

應收賬款減值準備的變動分析如下：

	2011年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2010年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
期初／年初餘額	557	7,267
轉回之減值損失	(39)	(6,710)
期末／年末餘額	518	557

中期簡明財務報表附註 (續)

2011年6月30日

12. 應收賬款及應收票據(續)

於結算日到期但未減值的應收賬款及應收票據賬齡分析如下：

	既未到期又		已到期但未減值			
	合計	未減值	<60天	60-180天	181-365天	>365天
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
2011年6月30日(未審數)	82,255	74,027	8,013	53	81	81
2010年12月31日(已審數)	72,931	54,950	17,577	276	46	82

13. 應付賬款

於結算日，基於發票日的應付賬款賬齡分析如下：

	2011年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2010年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
按賬齡分類之餘額		
30天內	123,089	112,246
31天至90天	19,588	30,135
91天至180天	3,230	8,531
181天至365天	6,292	4,018
超過365天	3,289	2,335
	155,488	157,265

中期簡明財務報表附註 (續)

2011年6月30日

14. 計息銀行借款

	2011年6月30日	
實際利率(%)	到期日	人民幣千元 (未審數)
一年內到期非擔保銀行借款	2.64%~5.31%	90,602

	2010年12月31日	
實際利率(%)	到期日	人民幣千元 (已審數)
一年內到期非擔保銀行借款	2.64%~5.31%	116,227

15. 承諾

於結算日，本公司擁有下列資本承諾：

	2011年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2010年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
購買物業、廠房及設備的資本承諾：		
— 已訂約但未撥備	44,380	61,781
— 已批准但未訂約	79,473	137,766
	123,853	199,547

中期簡明財務報表附註 (續)

2011年6月30日

16. 關聯方交易

NXP B.V.擁有本公司27.47%之股本權益，本公司受其重大影響。受NXP B.V.控制之公司視為本公司之關聯方。

本期本公司與關聯方有以下重大交易：

附註	截至2011年 6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數) 人民幣千元		截至2010年 6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數) 人民幣千元	
	截至2011年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	截至2010年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元	截至2010年 6月30日止 3個月 (未經審核 及審閱數) 人民幣千元	截至2010年 6月30日止 6個月 (未審數) 人民幣千元
銷售 (i)	45,336	83,232	38,725	60,755
技術轉讓費 (ii)	2,354	3,612	1,613	2,717
已付／應付主要 管理人員薪酬 (包括董事、監事 及高管人員)	1,383	4,407	1,473	3,826

附註：

- (i) 向關聯公司作出之銷售乃按與正常交易相同的條款進行。
- (ii) 向一間關聯公司已付／應付以技術轉讓費及辨別許可費形式之使用費乃根據雙方協議，按若干特定產品淨銷售額之3%及10%釐定。

董事認為，上述所有交易均是按照本公司一般業務過程進行。

上述附註(i)和(ii)所列之關聯方交易也構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14A章所述之持續性關連交易。

17. 中期簡明財務報表之批准

本中期簡明財務報表已於2011年8月17日獲董事會批准及授權報出。

管理層討論及分析

截至2011年6月30日止6個月與截至2010年6月30日止6個月的比較

銷售額

2011年上半年，全球經濟的緩慢復蘇、日本地震和傳統淡季對半導體行業形成了不利影響。儘管遭遇日益不斷的挑戰性市場環境，截至2011年6月30日止6個月，本公司依然取得了人民幣4.600億元的銷售額，較截至2010年6月30日止6個月的銷售額人民幣4.319億元上升6.5%。在報告期內，本公司8英寸等值晶圓的交付量較截至2010年6月30日止6個月的202,367片上升8.2%至218,985片。

銷售成本及毛利

截至2011年6月30日止6個月的毛利為人民幣6,940萬元，毛利率為15.1%，截至2010年6月30日止6個月的毛利為人民幣8,840萬元，毛利率為20.5%，毛利率下降主要源於原材料價格上漲、勞動力成本上升和人民幣相對美元的升值，其次是欠佳的產品組合，並部分為因若干資產結束折舊致使折舊支出減少和晶圓的交付量上升所抵消。

其他收入及收益

截至2011年6月30日止6個月其他收入及收益為人民幣730萬元，截至2010年6月30日止6個月其他收入及收益為人民幣370萬元。本公司2010年上半年和2011年上半年的其他收入及收益主要包括補貼收入、利息收入、廢料收入和其他收入。

銷售及市場推廣開支

截至2011年6月30日止6個月銷售及市場推廣開支由截至2010年6月30日止6個月的人民幣250萬元下降至人民幣230萬元，主要源於市場推廣開支和銷售佣金率下降所致。

行政開支

截至2011年6月30日止6個月行政開支為人民幣3,150萬元，與截至2010年6月30日止6個月的行政開支人民幣2,580萬元比較，增加人民幣570萬元或升幅為22.1%，主要歸因於2010年6月30日止6個月發生壞賬準備轉回人民幣660萬元所致。

管理層討論及分析 (續)

截至2011年6月30日止6個月與截至2010年6月30日止6個月的比較 (續)

研發成本

截至2011年6月30日止6個月研發成本為人民幣2,220萬元，與截至2010年6月30日止6個月的研發成本人民幣1,440萬元相比，增加人民幣780萬元或升幅54.2%。研發工作主要集中在汽車電子芯片相關業務。同時，本公司加強著重具有自主知識產權的技術／工藝開發。為此，2011年年初以來，專利申請數量已經迅速增加。

其他費用

截至2011年6月30日止6個月其他費用為人民幣440萬元，去年同期的其他費用為人民幣160萬元。2011年上半年，其他費用僅包含淨匯兌損失。2010年上半年，其他費用主要包括氣體泄露事故之損失和淨匯兌損失。

融資成本

本公司截至2011年6月30日止6個月的融資成本為人民幣200萬元，較截至2010年6月30日止6個月的融資成本人民幣380萬元下降了人民幣180萬元或降幅47.4%，主要歸因於本公司銀行貸款餘額降低導致利息支出減少。

淨利潤

綜上所述，本公司截至2011年6月30日止6個月的淨利潤為人民幣1,430萬元，截至2010年6月30日止6個月的淨利潤為人民幣4,390萬元。

流動資金及資金來源

截至2011年6月30日止本公司的現金及現金等價物為人民幣3.779億元，截至2010年12月31日止的現金及現金等價物為人民幣4.034億元。截至2011年6月30日止，本公司的經營業務之現金流入淨額為人民幣7,820萬元，截至2010年6月30日止的經營業務之現金流入淨額人民幣6,710萬元。

本公司截至2011年6月30日止6個月的投資活動現金流出淨額為人民幣7,430萬元，主要包含用於購買物業、廠房及設備、在建工程及無形資產的人民幣7,620萬元和收到政府補助約人民幣190萬元。截至2011年6月30日止6個月本公司的總資本開支為人民幣7,460萬元。去年同期的總資本開支為人民幣1,660萬元。2011年上半年的大部分資本開支用於MEMS (即微電子機械系統) 及汽車電子芯片相關業務項目活動。

管理層討論及分析（續）

截至2011年6月30日止6個月與截至2010年6月30日止6個月的比較（續）

流動資金及資金來源（續）

截至2011年6月30日止6個月本公司的融資活動現金流出淨額為人民幣2,560萬元，去年同期的融資活動現金流出淨額為人民幣1,040萬元。前者主要是在報告期內包括償還銀行貸款人民幣9,600萬元和新增銀行貸款人民幣7,030萬元。

於2011年6月30日，本公司短期附息借款餘額為人民幣9,060萬元，該短期附息借款是以美元計價。

截至2011年6月30日止，本公司的流動比為2.23，總負債與股東權益之比為40.3%，截至2010年12月31日止的流動比為2.11，總負債與股東權益之比為45.6%。

員工

截至2011年6月30日止，本公司聘用1,557名員工，與截至2010年12月31日止的1,548員工相比，員工數上升0.6%。在報告期內，員工報酬和福利均按照中國相關法規和政策予以提供和支付。

利率風險

本公司受市場風險利率的變化主要涉及其計息銀行借款。截至2011年6月30日止，本公司的所有借款為流動資金貸款。本公司美元計價的貸款與倫敦同業拆借利率掛鉤。在報告期內，本公司未使用利率掉期合約對其利率風險進行套期。

人民幣波動風險

由於人民幣是本公司的功能性和申報貨幣。現本公司收入和支出中有一大部分是外幣。如果本公司的人民幣收入不足以支付人民幣支出，則需要將外幣轉換為人民幣來彌補差額，在轉換中可能引起匯兌虧損，直至導致對本公司現金流量產生負面影響。在報告期內，本公司未從事遠期外匯交易或其他對沖活動，但已採取措施即通過儘早出售外匯餘額以降低匯率風險。

管理層討論及分析（續）

截至2011年6月30日止6個月與截至2010年6月30日止6個月的比較（續）

資本承諾

截至2011年6月30日止，本公司購買物業、廠房、設備的資本承諾為人民幣1.239億元，其中人民幣4,440萬元為已訂約但未撥備，剩餘的人民幣7,950萬元為已授權但未訂約。

2011年第二季度業績回顧

2011年第二季度銷售額為人民幣2.624億元，相比2011年第一季度銷售額人民幣1.976億元，增加人民幣6,480萬元或增幅為32.8%，主要歸因於6英寸晶圓和8英寸晶圓銷售大幅增加，其次是5英寸晶圓銷售增加。

2011年第二季度毛利為人民幣5,040萬元，較2011年第一季度毛利人民幣1,910萬元環比增加人民幣3,130萬元，升幅為163.9%。2011年第二季度毛利率達到19.2%，而2011年第一季度毛利率為9.7%，毛利率上升主要源於產能利用率大幅度提高。

2011年第二季度其他收入及收益為人民幣470萬元，2011年第一季度其他收入及收益為人民幣250萬元。本季度其他收入及收益主要由補貼收入、利息收入、廢料收入和其他收入組成，2011年第一季度其他收入及收益主要包括補貼收入、利息收入和其他收入。

2011年第二季度營業開支為人民幣2,550萬元，較2011年第一季度營業開支人民幣3,050萬元減少人民幣500萬元，降幅達到16.4%，主要歸因於研發費用大幅下降，並部分為行政開支及市場推廣開支上升所抵消。

截至2011年6月30日止之3個月其他費用為人民幣240萬元，截至2011年3月31日止之3個月其他費用為人民幣200萬元。2011年第一季度和第二季度的其他費用主要包括淨匯兌損失。

截至2011年6月30日止之3個月融資成本為人民幣90萬元，2011年第一季度融資成本為人民幣110萬元。

因此，2011年第二季度實現淨利潤為人民幣2,630萬元，2011年第一季度淨虧損為人民幣1,200萬元。

管理層討論及分析 (續)

2011年第二季度業績回顧 (續)

1. 營業額分析

用途

2011年第二季度本公司在通訊、電腦和消費品方面的營業額分別佔總收入的33%、33%和34%，與2011年第一季度基本持平。

	2011年 第二季度	2011年 第一季度	2010年 第二季度
通訊	33%	33%	33%
電腦	33%	33%	32%
消費品	34%	34%	35%

地區

2011年第二季度本公司在美國、歐洲和亞太地區的銷售佔總收入分別為52%、24%和24%，而上季度則分別為53%、26%和21%。

	2011年 第二季度	2011年 第一季度	2010年 第二季度
美國	52%	53%	55%
歐洲	24%	26%	28%
亞太地區	24%	21%	17%

客戶類型

2011年第二季度集成器件製造商和無生產線半導體公司的銷售佔總收入分別為26%和74%，上季度分別為27%和73%。

	2011年 第二季度	2011年 第一季度	2010年 第二季度
集成器件製造商	26%	27%	32%
無生產線半導體公司	74%	73%	68%

管理層討論及分析 (續)

2011年第二季度業績回顧 (續)

1. 營業額分析 (續)

產品

5英寸、6英寸和8英寸於2011年第二季度銷售佔總收入分別為20%、36%和43%，上季度分別為22%、36%和41%。

	2011年 第二季度	2011年 第一季度	2010年 第二季度
5英寸晶圓	20%	22%	20%
6英寸晶圓	36%	36%	41%
8英寸晶圓	43%	41%	38%
其他 ¹	1%	1%	1%

備注：1. 包括測試服務及掩膜提供

2. 利用率和產能 (8英寸等值晶圓)

2.1 利用率

2011年第二季度總體產能利用率為75%，2011年第一季度為55%。

晶圓製造廠	2011年 第二季度	2011年 第一季度	2010年 第二季度
1/2號晶圓製造廠			
5英寸晶圓	69%	54%	64%
6英寸晶圓	57%	42%	59%
3號晶圓製造廠			
8英寸晶圓	96%	69%	79%
總體產能利用率	75%	55%	68%

備注：1. 產能利用率指報告期內由裝運的半導體晶圓加工程序實際數(以掩膜層數計算)除以晶圓製造廠可在相應期間內提供加工程序式數百分比。

2. 上述表格中所述的本公司產能利用率是根據2.2段落備注2中所述的本公司生產設施理論產能基準而計算得出。結果，實際產能利用率是高於上述表中所列資料。

3. 考慮與一家客戶就6英寸晶圓生產以設備委托安排因素，2011年第二季度本公司全部6英寸設備產能利用率為52%，2011年第一季度則為38%。為此，2011年第二季度本公司全部設備的產能利用率則為72%，2011年第一季度本公司全部設備的產能利用率為53%。

管理層討論及分析 (續)

2011年第二季度業績回顧 (續)

2. 利用率和產能 (8英寸等值晶圓) (續)

2.2 產能 (8英寸等值晶圓)

2011年第二季度生產8英寸等值晶圓的產能為154千片，與2011年第一季度和2010年第二季度相同。

晶圓製造廠 (千片晶圓)	2011年 第二季度	2011年 第一季度	2010年 第二季度
1/2號晶圓製造廠			
5英寸晶圓	33	33	33
6英寸晶圓	85	85	85
3號晶圓製造廠			
8英寸晶圓	36	36	36
總體產能	154	154	154

備注：1. 5英寸、6英寸和8英寸的產能分別以每片晶圓9、10和22掩膜層數估算。5、6英寸晶圓需將晶圓片除以2.56和1.78，以換算成8英寸等值晶圓。

2. 本公司生產設施的安裝產能是基於最佳的產品組合連續生產之假設而計算得出的，事實上是不可能一直得以實現的。結果，實際產能是低於表中的數字。

3. 考慮上述提及與一家客戶進行的6英寸晶圓設備委托安排因素，2011年第一和第二季度本公司全部6英寸晶圓設備的安裝產能為94千片8英寸等值晶圓。為此，2011年第一和第二季度本公司全部設備的安裝產能為163千片8英寸等值晶圓。

3. 應收賬款／存貨周轉率

2011年第二季度應收賬款及票據周轉天數為30天，上季度為39天。

2011年第二季度存貨周轉天數為84天，上季度為100天。

	2011年 第二季度	2011年 第一季度	2010年 第二季度
應收賬款及票據周轉率(天數)	30	39	36
存貨周轉率(天數)	84	100	75

管理層討論及分析 (續)

2011年第二季度業績回顧 (續)

4. 資本支出

2011年第二季度資本支出為人民幣2,550萬元，第一季度為人民幣4,910萬元。

	2011年 第二季度	2011年 第一季度	2010年 第二季度
(金額：人民幣千元)			
資本支出	25,536	49,081	7,523

前景及未來計劃

今年上半年明顯特徵是宏觀環境的不確定性，顯示全球經濟缺乏預期復蘇的速度和強度。另一方面，經濟復蘇也給新興市場國家帶來了明顯的通脹壓力。此外，有越來越多的跡象表明經濟復蘇，尤其是世界主要經濟體的經濟復蘇放緩在一段時間內還會持續。這些趨勢再加之半導體供應鏈的庫存調整可能會削弱在即將到來的傳統旺季對半導體相關產品的終端市場需求。

在面對今年上半年的產業波動情況之下，本公司利用其內部資源開展投資以建立較為平衡的產品組合，並進一步加強內部組織結構和鞏固其市場競爭地位。在本報告期內，以汽車電子芯片相關產品的新產品產值達到了創紀錄的水平。本公司未來另一個潛在增長領域的MEMS即微電子機械系統的項目在完成淨化室和設備安裝之後，已轉向到產品的認證和良率的提高，該項目的目標是今年下半年實現量產。同時，本公司現正逐步得益於新的組織架構，它不僅能有助於提高運營和管理效率，而且有助於加強與客戶聯盟及加深對客戶日後業務發展活動和產品應用的認知。展望未來，本公司通過調整其戰略和市場及技術重點相以符合行業的總體發展趨勢將繼續穩固新成長業務領域的地位和加強對客戶的服務和支持力度。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至2011年6月30日止6個月，本公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

董事、監事和最高行政人員的權益及淡倉

於2011年6月30日，根據證券及期貨條例第352條所存置的登記冊顯示，或按照上市規則附錄10上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）中，必須知會本公司及香港聯合交易所有限公司的規定，沒有董事、監事和最高行政人員於本公司及其相關法人（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有權益或淡倉。

主要股東的權益及淡倉

於2011年6月30日，根據證券及期貨條例第336條所存置的主要股東登記名冊顯示，下列人士（非本公司董事、監事或最高行政人員）於本公司股份或相關股份（定義見證券及期貨條例第XV部分）中擁有的權益或淡倉。

股東名稱	股份類別	股份數目	身份	佔該類別 已發行股份	佔已發行 總股本
恩智浦有限公司 (附註1)	H股	408,806,888 (好倉)	實益擁有人	36.13%	26.65%
	非上市 外資股	12,643,512 (好倉)	實益擁有人	100%	0.82%
上海化學工業區 (香港)有限公司 (「化工區香港」) (附註2)	H股	222,574,584 (好倉)	實益擁有人	19.67%	14.51%
上海化學工業區投資 實業有限公司 (「化工區投資」) (附註2)	內資股	122,220,616 (好倉)	實益擁有人	31.32%	7.97%
中國東方資產管理公司	內資股	179,303,000 (好倉)	實益擁有人	45.95%	11.69%
上海貝嶺股份有限公司	內資股	88,726,400 (好倉)	實益擁有人	22.74%	5.78%

附註：

- 恩智浦有限公司是NXP Semiconductors N.V. (前身為Kaslion Acquisition B.V.) 之全資附屬公司。NXP Semiconductors N.V. 之69%股權由Kravis Roberts & Co. L.P.、Bain Capital Partners, LLC、Silver Lake Management Company, L.L.C.、Apax Partners LLP及AlpInvest Partners N.V. 和小投資者組成之私募財團(「私募財團」) 擁有。由此NXP Semiconductors N.V. 及私募財團被視為在恩智浦有限公司實益擁有的本公司408,806,888股H股及12,643,512股非上市外資股中擁有權益。
- 化工區香港是化工區投資之全資附屬公司，上海化學工業區發展有限公司(「化工區發展」) 擁有100%化工區投資之控制權。由此，化工區投資和化工區發展被視為在化工區香港實益擁有的本公司222,574,584股H股中擁有權益，化工區發展被視為在化工區投資實益擁有的本公司122,220,616股內資股中擁有權益。

購股權計劃

於2011年6月30日，本公司沒有上市規則第17章所定義之購股權計劃。

企業管治

遵守企業管治常規守則（「管治守則」）

本公司承諾維持高水平的企業管治，以便確保提高透明度以及對股東利益的保護。於截至2011年6月30日止6個月期間內，本公司完全遵守上市規則附錄14管治守則內所載列的守則條款。

標準守則

本公司已採納標準守則作為本公司董事和監事進行證券交易的行為守則。

本公司經向所有董事和監事作出具體查詢後，確認所有董事和監事於截至2011年6月30日止6個月期間內，均已遵守標準守則所規定的標準。

經審計委員會審閱

本公司審計委員會包括三位獨立非執行董事，James Arthur Watkins先生（主席）、Thaddeus Thomas Beczak先生和沈偉家先生，以及兩位非執行董事，Wilhelmus Jacobus Maria Joseph Josquin先生和沈晴女士。本公司截至2011年6月30日止6個月期間的中期業績未經審核，但已經由審計委員會及本公司的外部審計師安永會計師事務所審閱。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
謝志峰
執行董事及總裁

中國上海，2011年8月17日

於本中期報告公佈日期，本公司以謝志峰為執行董事；以陳建明、沈晴、朱健、李智、Wilhelmus Jacobus Maria Joseph Josquin及Winfried Lodewijk Peeters為非執行董事；及以Thaddeus Thomas Beczak、沈偉家及James Arthur Watkins為獨立非執行董事。